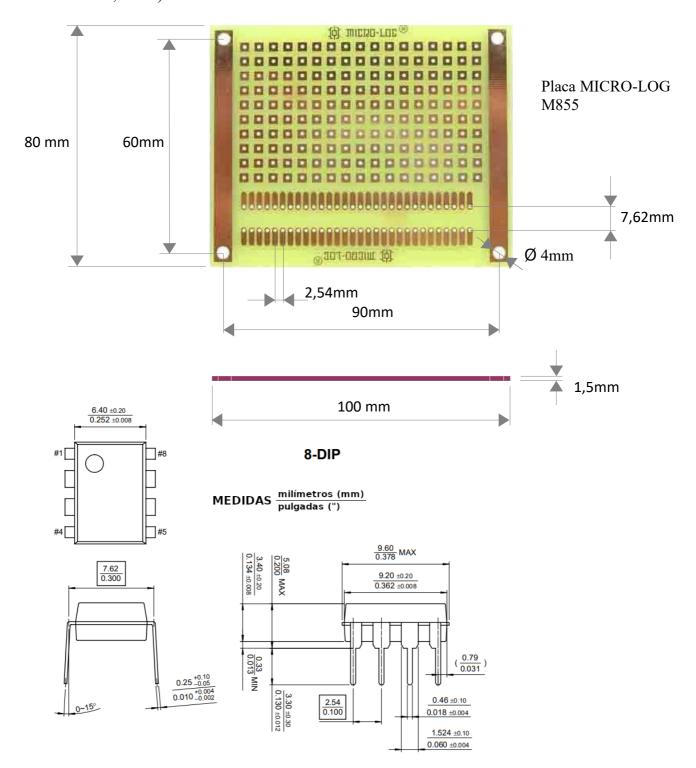
	N	om	bre	V	ap	ell	id	os	:
--	---	----	-----	---	----	-----	----	----	---

2. Escribe un listado de componentes necesarios, indicando cuáles de ellos irán soldados en la **placa (P)** y cuáles de ellos irán conectados mediante a la placa mediante **cables (C)**:

Componentes	Soldado a la Placa	Cableado

3. Vamos a usar una placa comercial de MICROLOG, la denominada <u>Placa universal de conexiones LOG 855</u>, con medidas 100x80mm y dos secciones de agujeros, uno de ellos de 17x10 agujeros y otra de 30x2 pensada para insertar microchips ya que la separación entre los agujeros es la estándar (1/10" entre agujeros, o sea 2,54mm y separación entre filas de 3/10", es decir 7,62mm).



- 4 En la página siguiente tienes una imagen con ambas caras de la placa. Para realizar el diseño sigue estos pasos:
 - 4.1 En la cara llamada COMPONENTES dibuja con lápiz los componentes con su tamaño proporcional. Marca con **lápiz oscuro** la posición de las patillas en sus agujeros correspondientes.
 - 4.2 En la cara llamada SOLDADURAS dibuja también con **lápiz oscuro** la posición de las patillas pero en posición invertida (como en espejo). Para guiarte, dibuja con **lápiz claro** los mismos componentes de arriba en posición invertida. A continuación, con un **lápiz oscuro**, dibuja las pistas necesarias para unir entre sí las patillas de los componentes. Para dibujar las pistas usa sólo *líneas horizontales y verticales*. Las pistas no pueden cruzarse.

